高電圧短パルスエミッターを用いた RFGun の設計研究

長谷川 豪志,* 早野 仁司^{a)}

総合研究大学院大学加速器科学専攻 茨城県つくば市大穂 1-1 a) 高エネルギー加速器研究機構 茨城県つくば市大穂 1-1

Abstract

RFGunは、これまで低エミッタンス電子銃として実 用化され一定の成果を上げてきた。しかし、さらに低 エミッタンス化を行う場合加速勾配を引き上げる必要 があり、それによる RFエミッタンスの増加という相反 する問題と放電限界の問題を解決するかあるいは使用 周波数を上げなければならない。そこで、RFGunに非 常に短いパルス電圧を印可し~1GV/mの高い加速勾配 でビーム加速出来る全段加速機構を作ることによって、 放電限界の上昇と RFエミッタンス抑制を行う方式につ いて検討を行った。本報告では、この電子銃の概要及び シミュレーションについて報告する。

はじめに

KEK-ATFでは、将来のリニアコライダー実現に向け て低エミッタンス、マルチバンチビームの生成、ビーム 測定系の開発を行っている。この一貫として熱電子銃と パンチャー系からなるインジェクター部をフォトカソー ドを用いた RFGun に置き換えるべく 2001 年には銅カ ソードを用いたシングルバンチビーム実験、2002 年に は Cs-Te を用いたマルチバンチビーム実験、2002 年に は Cs-Te を用いたマルチバンチビーム実験、2002 年に うた。これら一連の実験結果に基づき、2002 年 10 月の運 転からインジェクター部に RFGun を常設しビームの高 品質化に向けた R&Dを進めている。そして、これまで の研究から KEK-ATF においても数 πmm.mrad のエミッ タンスが得られるまでになっておりビームの低エミッタ ンス化に RFGun は、一定の成果を上げている [1, 2]。

しかし、RFGunを用いて今以上の低エミッタンス化 を考えた場合 RF 効果によるエミッタンス増加を最小に する為には低い周波数が要求され、空間電荷効果によ るエミッタンス増加を抑える為には更に高い加速勾配、 つまりは高い周波数が要求される。これらの限界を上回 り、低エミッタンス化を進める方法として RFGun のカ ソード直前にエミッターを設置し、非常にパルス幅の短 い高電圧を印可し初期加速したビームを RFGun 空洞に 導入し更に加速する事が考えられている。

パルス高電圧を印可することで RF 効果によるエミッ タンス増加がなく、また非常に短いパルスのため放電 限界電圧が引き上げられ初期加速勾配が非常に高くな り空間電荷効果によるエミッタンス増加を更に抑制で きる。これまでのシミュレーションから RFGun での最 小エミッタンスは、ハーフセルでほぼ決まっており同じ エネルギーまで十分の一の距離で加速できるこの方法 はビームの低エミッタンス化に非常に有効である。ま たこの電子銃の実用化を考えた場合、ATF においては RFGun 部分の製作、調整、実機の運用は過去2年間で 経験しておりエミッター部分の開発を重点的に行うこと が出来る。

今回は、実用化に向けて高電圧短パルスエミッターを 用いた RFGun についてのシミュレーション結果につい て報告する。

パルス電圧とエミッター

この電子銃で用いるパルス電圧として、次の条件を 満たす事が必要である。

- 電圧パルス幅は、ビーム幅より十分長くエミッター を通過しているビームを加速し続ける。しかし、 放電限界を十分引き上げることが出来る長さであ る事。
- 2. パルス電圧による加速勾配が、RFによる加速勾配よ り高くなるようピーク電圧、電極間距離を決める。

我々が用いているレーザーは、約10ps@FWHM 程度で あるため数nsのパルス幅を考えれば十分である。またパ ルス電圧での放電を考えた場合短いほど限界は引き上げ られる。このシミュレーションでは電極間距離を2mm、 電圧を2MVとした。そのとき加速勾配は1GV/mとな りRFGunのカソード表面での加速勾配と比べても非常 に高いものとなり上記の条件を満たす。ここで電極間 距離を2mmとした場合、10psのレーザーパルスは約 3mmのためビーム先端が加速区間を過ぎてもビームは すべて生成されていないことになる。電圧のパルス幅を ビームに対して十分取っている為ビームが存在するとき は、電極間にDC電圧が印可されている。よって以下の シミュレーションでのエミッター部分は、DC電圧での 加速として扱うことにする。

シミュレーション

シミュレーションコード

今回の研究においてエミッターの電場とエミッタン ス補正用ソレノイド磁場、及び RFGun 加速空洞内電場 の計算は、それぞれ POISSON-SUPERFISH[3]を用いて 行った。更にこれらのコードで計算した電磁場の結果を マップ情報として General Particle Tracer(GPT)[4] に取 り込みシミュレーションを行った。

GPT は、ビームを指定したレーザー幅で引き出すこ とができる。つまり 10ps のレーザーは 10ps の時間間隔 で電子をカソードから引き出している。更に全マクロ粒 子について指定した時間幅で計算、出力させる事が出来 る為各コンポーネント内でのビーム軌道を時間もしく は空間でトレースすることが可能である。また、今回使 用した空間電荷効果の計算 (3D) は個々のマクロ粒子同 士の相互作用を直接計算している為、計算上の仮定は含 まれていない。

^{*} khase@post.kek.jp

以下のシミュレーションでは、ビーム生成部のエミッ ターとエミッターに RFGun 空洞を接続した場合につい てそれぞれ行った。

エミッター

Poisson で計算した形状と電場分布を図1に示す。引き出されたビームは電極間で加速後アノード孔と RFGun ハーフセルで発散方向の電場を受ける。よってカソード を半径4mmの球面とし、近傍をウェーネルト電極形状 とした。これによりビームは収束力を受けて RFGun 空 洞に導入される。またアノードまでの距離は、高電界を 確保する為2mmとした。



入射レーザーは、ビーム軸に対して進行方向と横方向 に分けそれぞれガウス分布(±3σ)と均一分布(r=0.9mm) を仮定した。レーザーサイズは、ATFでの運転におい て実際に取り出されているビームの電荷量とそのとき のカソード上レーザスポットサイズを仮定したうえで最 大電流密度を計算し、1nCを取り出す事が出来る最小半 径を下回らない大きさ(r>0.56mm)で最適化した値であ る。また粒子の初期エネルギーとして 0.4eV を仮定し、 均一に速度分布を与えた。以上のエミッターにおける初 期条件を表1にまとめる。

Table 1: エミッターの初期条件

カソード 電位	-2MV
カソード 半径	1.25mm
カソード 曲率	4mm
電極間距離	2mm
アノード孔	1.24mm
電荷量	1 nC
レーザーパルス幅 (FWHM)	10 ps
レーザーサイズ (均一)	1.8 mm
粒子の初期エネルギー(均一)	0.4eV

この条件の下、シミュレーションを行った。図1は、マ クロ粒子100個を仮定したときのHorizontal 平面に射影 したビーム軌道の変化を進行方向に対して示している。 球面カソードを仮定している為外側の粒子がz=0.2mm から放出されており、収束効果でアノード孔での発散が 抑制されていることが分かる。このビームが受ける加速 電場は、アノード孔が有る為完全な平行平板の場合に比 べて低くなる。しかし、カソードから引き出された粒子 が受ける平均の加速勾配は、>0.65GV/mとなっており



RFGun と比較して6倍以上大きい。図3は、進行方向 に対するエミッタンスとエネルギーの変化をプロットし たグラフである。アノード孔を通過した粒子の平均エネ ルギーは、2MeVを越えており RFGun 単体時のハーフ セルでの加速分を2mmの電極間で達成している。その 為エミッター部分でのエミッタンス増加が抑制されてい る事が分かる。z=5mm(RFGun カソード表面の位置)で は、電荷量:0.99nC、ビームエネルギー:2.5MeV、エネ ルギー幅:0.13%、バンチ長(FWHM):16.1ps、R.M.S 規格化エミッタンス:1.47πμmという計算結果を得た。



エミッター & RFGun 空洞

次にエミッター出口 (z=5mm) を RFGun のカソード 面として RFGun 空洞で更に加速する。図4に Superfish で計算した RFGun の電場分布を示す。RFGun には先端 に Poisson で計算したエミッターと同じ形状を最上流に



Figure 4: Superfish で用いたエミッター付き RFGun 形状。横軸がビーム軸、縦軸が垂直方向としたときの電場 分布を示している。



作り、周波数 (2856MHz)、フィールドバランス調整を 行った。そしてシミュレーションでは、カソード最大電 場:100MV/mを仮定した。更に RFGun 出口には、エ ミッタンス補正用ソレノイド電磁石を設置し、ドリフト スペース後 z=0.78m での最小エミッタンスを RFGun の 位相調整とソレノイドの磁場調整を交互に何度か行い 最適値を計算した。

図5は、マクロ粒子100個を仮定したときのHorizontal 平面に射影したビーム軌道の変化を進行方向に対して 図示した。ソレノイド磁場中でビームが受ける平均磁場 は、0.31Tである。ビーム外周の粒子は磁場による変位 が大きくエミッタンスを大きくしていると考えられる。 大きな変位の粒子はエミッターから RFGun 空洞に入っ た時からすでに外側に発散しているが、これは RFGun 空洞においてビーム径が大きくなるほど外側の粒子は ハーフセルで大きな発散電場を受ける為である。これ は、ビーム径を出来るだけ小さくする事、つまりエミッ ター形状の最適化で解決できると考えられる。

図 6 は、進行方向に対するエミッタンスの変化、表 2 は、z=0.78m での計算結果をまとめて示している。エ



 Table 2: エミッター&RFGun でのシミュレーション結果

 電荷量
 0.99nC

 ビーム到達エネルギー
 7.2 MeV

 エネルギー幅
 0.90%

 バンチ長 (FWHM)
 16.3 ps

 RMS 規格化エミッタンス
 1.48 π μm



ミッタンスが、RFGun 空洞内で一度増加するが測定位 置ではほぼ同じ値に戻っておりソレノイド磁場による エミッタンス補正効果が有ることが分かる。またエネル ギー幅が増加しているが、バンチ長も緩やかな増加に 抑制されている。この事からエミッターにおいて 2MeV 程度まで加速したビームは RFGun 空洞で品質を損なう ことなく加速できる事が分かる。

図7は、電荷量を変化させた時のエミッタンスの変 化を示している。電荷量を減少させたときは、その都度 レーザースポットサイズ、RF 位相、ソレノイド磁場の 調整を行い最適化した。またレーザースポットサイズも 先に仮定したように最小半径を下回らないよう注意し た。RFGun 単体では難しい 1πμm 以下のエミッタンス を小電流域で生成出来ることが分かる。

まとめと今後の予定

RFGun に代わる低エミッタンス電子銃の実現性を調 べる為 RFGun に短パルス高電圧を印可し初期加速する エミッターを接続した形状の電子銃のシミュレーション を行った。最適化の結果、1nCでエミッタンス:1.48πμm を得た。また電荷量を減少させていくと 1πμm を下回 るエミッタンスのビームが生成できる事が分かった。

今後エミッター形状、また今回用いたエミッターと RFGun 空洞のアノード孔形状は、電場が集中する形状 のままなので曲率を付け電場の集中を弱める形状の最適 化さらに進める。これによって1πµm@1nCの低エミッ タンス化を目指すと共に実用化に向けたエミッター部分 の R&D を進める。

REFERENCES

- [1] 早野他、ATF コラボレーション、本研究会 (WC-2)
- [2] 栗木他、ATF コラボレーション、本研究会 (WP-22)
- [3] J.H.Billen nad L.M.Young,"POISSON-SUPERFISH" Los Alamos National Laboratory report LA-UR-96-1834(revision March 14,2000)
- [4] GPT User Manual, Pulsar Physics, Flamingostraat24,3582 SX Utrecht, The Netherlands.